

## Intervento CUP : B14E21002350001

<b>TITOLO</b>	"Ampliamento dell' I.T.I. Milano di Polistena (R.C.)"			
<b>Classificazione</b>	Misura "messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 – Poteziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asilo nido alle Università Invenstimento 3.3 – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, nell'ambito dei "progetti in essere" del PNRR NGEU			
<b>RUP</b>	Arch Francesco Rigoli			
<b>Settore</b>	Edilizia			
<b>Importo assegnato</b>	Fondi PNRR	Fondi PNC	Altri fondi	TOTALE
	€ 500.000,00	€ 0	€ 0	€

### Descrizione progetto:

L'area interessata dal progetto è una porzione di circa 600 mq. Ubicata nel cortile dell'attuale istituto scolastico. Il padiglione in progetto prevede la messa in opera di un involucro a pianta rettangolare con ossatura portante in profili scatolari in acciaio, realizzata in stabilimento e assemblata in cantiere, poggiata stabilmente su plinti di appoggio in c.a.

I muri perimetrali sono realizzati con pannello sandwich, senza ponti termici di spessore minimo 100 mm certificati EI60 e supporto esterno in lamiera di acciaio zincata preverniciata micronervata, intercapedine in lana di roccia e fibre .

La tramezzatura interna è stat realizzata con pannello sandwich, con supporto esterno/interno in lamiera di acciaio zincata preverniciata, intercapedine di lana di roccia a fibre orientate con le caratteristiche: sp. Min. 80 mm.

La copertura a falde prevede l'utilizzo di un pannello grecato dello spessore di 40 mm.+40 mm. di greca con isolante poliuretano autoestinguente.

Tutte le colonne in acciaio sono protette con pannelli sandwwich con lana minerale interposta certificati EI60.

## Stato di avanzamento: INTERVENTO CHIUSO

### documentazione grafica:

